

東芝トランジスタ シリコン PNP エピタキシャル形 (PCT 方式)

2SA1204

低周波電力増幅用

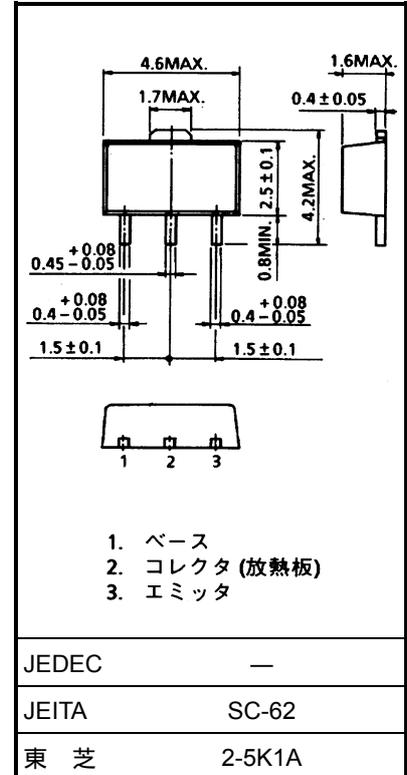
- 直流電流増幅率が高い。: $h_{FE} = 100\sim 320$
- 1 W アンプ出力段に適します。
- 小型フラットパッケージでハイブリッド IC 組立て用に適します。
- コレクタ損失は、基板実装で 1.0 W~2.0 W と大きく取れます。
- 2SC2884 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-35	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-30	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-800	mA
ベース電流	I_B	-160	mA
コレクタ損失	P_C	500	mW
	P_C (注 1)	1000	
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

注 1: $250\text{ mm}^2 \times 0.8\text{ t}$ セラミック基板実装時

単位: mm



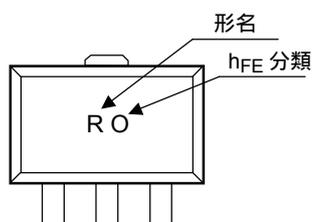
質量: 0.05 g (標準)

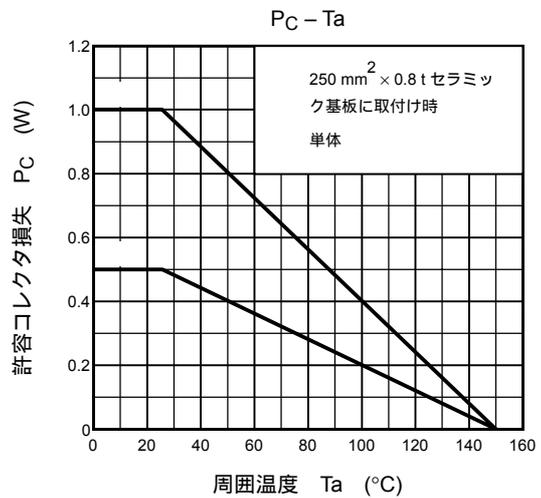
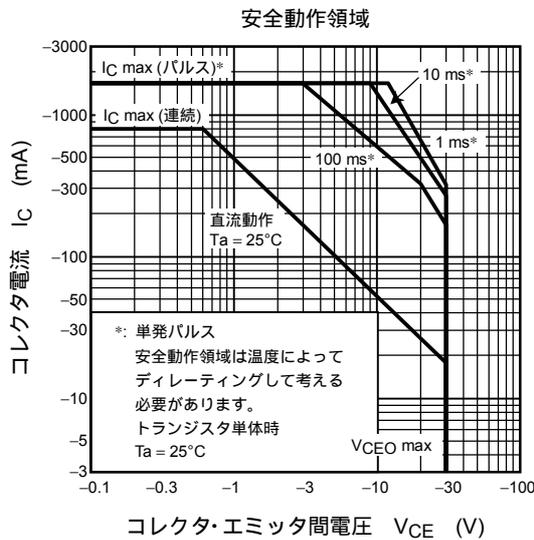
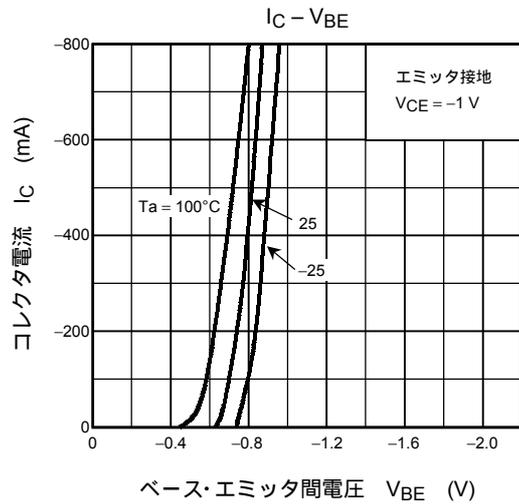
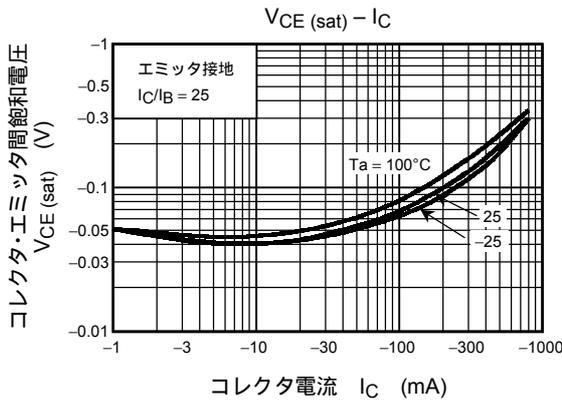
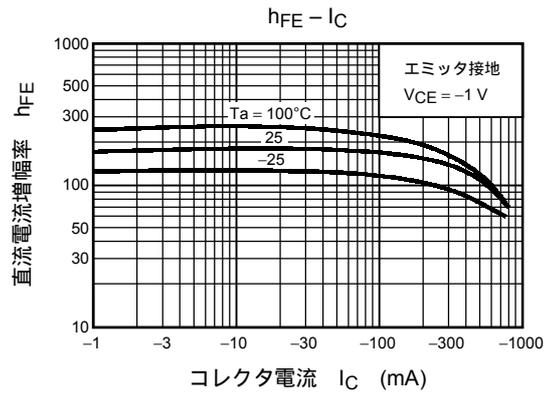
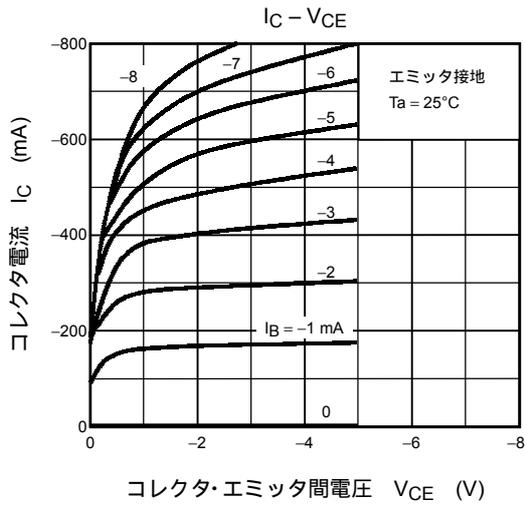
電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -35\text{ V}, I_E = 0$	—	—	-0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{ V}, I_C = 0$	—	—	-0.1	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10\text{ mA}, I_B = 0$	-30	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注2)	$V_{CE} = -1\text{ V}, I_C = -100\text{ mA}$	100	—	320	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1\text{ V}, I_C = -700\text{ mA}$	35	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{ mA}, I_B = -20\text{ mA}$	—	—	-0.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -1\text{ V}, I_C = -10\text{ mA}$	-0.5	—	-0.8	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5\text{ V}, I_C = -10\text{ mA}$	—	120	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$	—	19	—	pF

注2: $h_{FE(1)}$ 分類 O: 100~200, Y: 160~320

現品表示





当社半導体製品取り扱い上のお願い

000629TAA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。